

[デバイス]

2011年9月27日
富士通セミコンダクター株式会社

設計子会社 2 社の統合について

富士通セミコンダクター株式会社(注 1)の設計子会社である富士通マイクロソリューションズ株式会社と富士通 LSI ソリューション株式会社は、2011 年 10 月 1 日付で統合することに決定いたしましたのでお知らせします。両社の統合後は、富士通マイクロソリューションズ株式会社を存続会社といたします。

富士通 LSI ソリューション株式会社は 2000 年に、富士通マイクロソリューションズ株式会社は 2003 年にそれぞれ設立されました。今般、両社の持つノウハウを融合することでさらなる発展を期すこととなります。

両社は、特にシステムレベルからの LSI ソリューションの設計力でともに高い能力を有しており、統合してそれぞれの持つ技術の融合を行うことで新たな市場創生を加速することを目指しています。

この統合に伴い、当社グループとして国内設計会社は新生「富士通マイクロソリューションズ株式会社」と「富士通 VLSI 株式会社」の 2 社体制となります。

—新会社の概要—

- ・社名 富士通マイクロソリューションズ株式会社
- ・売上 約 8,300 百万円 (2011 年度見込み 2 社合計)
- ・資本金 200 百万円
- ・代表者 代表取締役社長 八木 春良 (当社 取締役執行役員副社長との兼務)
- ・従業員数 約 600 名
- ・本社所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 10 番 23 野村不動産新横浜ビル
- ・業務内容 デジタル AV、車載システム、高速ネットワーク、ブロードバンドセキュリティ、モバイル、アナログなどを対象としたシステム LSI の設計開発、およびトータルソリューションの提供

【注釈】

注 1：本社 神奈川県横浜市 代表取締役社長 岡田 晴基

以 上